

中欧第三代半导体高峰论坛邀请函

尊敬的先生 / 女士：

您好！

由南方科技大学与深圳青铜剑科技股份有限公司主办，深圳基本半导体有限公司等单位承办的“中欧第三代半导体高峰论坛”将于2017年10月31日在深圳市五洲宾馆举行。届时中国与欧洲各国第三代半导体学术界教授、产业界专家将深度探讨第三代半导体前沿技术、科研成果、产业现状及未来趋势。

我们在此诚挚邀请您出席本次盛会，与国内外知名教授和产业精英共话机遇、共谋发展！

一、论坛组织单位：

指导单位：深圳市科学技术协会

主办单位：南方科技大学

深圳青铜剑科技股份有限公司

北大方正信息产业集团

承办单位：深圳基本半导体有限公司

深圳市第三代半导体器件重点实验室

深圳中欧创新中心

支持单位：深圳清华大学研究院

力合科创集团

深圳市千人专家联合会

二、论坛时间：2017年10月31日全天

三、论坛地点：深圳市五洲宾馆深圳厅

四、论坛议程：

时间	内容	演讲人
09:30-10:00	嘉宾签到	
10:05-10:10	领导致辞	深圳市领导
10:10-10:15	领导致辞	广东省科技厅领导
10:15-10:20	嘉宾致辞	陈十一 南方科技大学 校长、中国科学院院士
10:20-10:25	嘉宾致辞	Magnus Breidne 瑞典皇家工程科学院 副院长
10:25-11:00	主题演讲	Mikael Östling 瑞典皇家理工大学 常务副校长、IEEE Fellow
11:00-11:30	主题演讲	于洪宇 南方科技大学 教授、IET Fellow、千人计划专家
11:30-12:00	主题演讲	Peter Björkholm 瑞典通信及微电子研究所 所长、IEEE Fellow
12:00-14:00	自助午餐	
14:00-14:30	主题演讲	张振中 深圳基本半导体有限公司 副总经理
14:30-15:00	主题演讲	仇旻 浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室主任、IEEE Fellow、千人计划专家
15:00-15:30	主题演讲	Patrick Palmer 英国剑桥大学 教授
15:30-15:50	茶 歇	
15:50-16:20	主题演讲	Adolf Schoner 瑞典 Ascatron 公司 首席技术官
16:20-16:50	主题演讲	高跃 深圳青铜剑科技股份有限公司 副总裁、总工程师
16:50-17:20	主题演讲	Qing Wang 瑞典通信及微电子研究所 首席专家
17:20-17:30	结束致辞	和巍巍 深圳基本半导体有限公司 总经理

五、报名方式：

参会单位及个人请填写《中欧第三代半导体高峰论坛参会报名表》
(详见附件一)，并于10月20日前回复报名信息。

5、联系方式：

喻艳兰 手机：18923762052，邮箱：yuyanlan@basicsemi.com

侯 鹏 手机：13926594134，邮箱：houpeng@basicsemi.com

中欧第三代半导体高峰论坛组委会

2017年10月17日

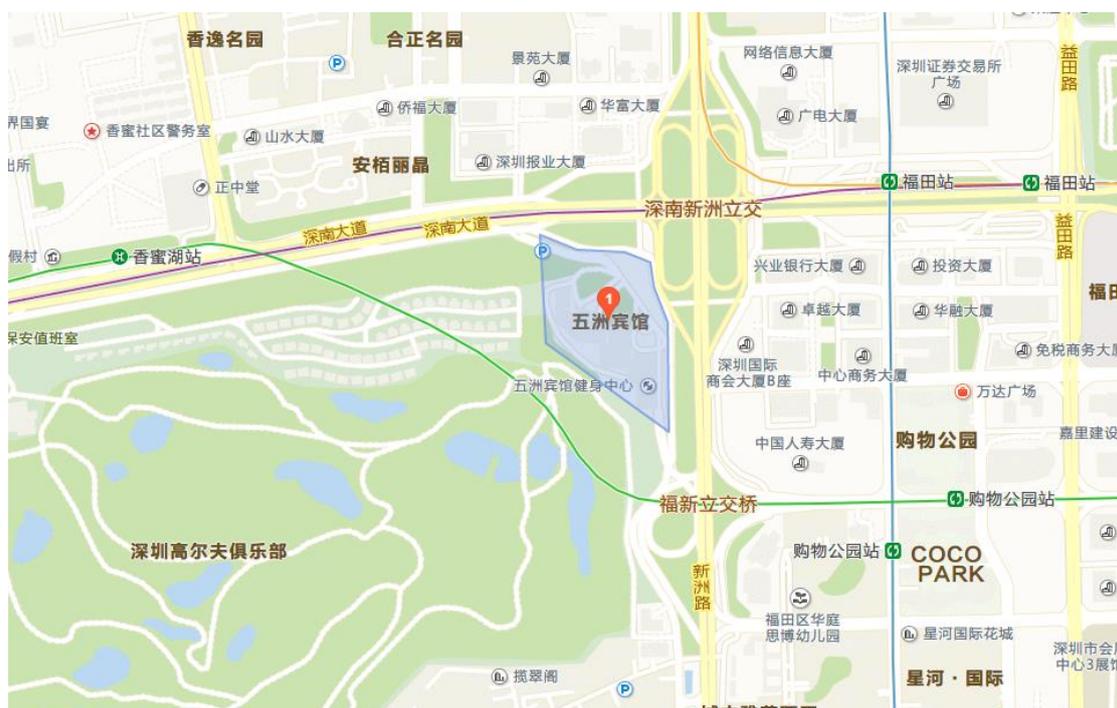
附件一：

参会报名表

序号	姓名	职务	联系电话	所在单位
1				
2				
3				
4				

附件二：

深圳市五洲宾馆地址：



深圳市福田区深南大道 6001 号(近深圳特区报大厦)，地处福田中心区，距宝安机场 45 分钟车程，邻近地铁 1 号线香蜜湖站(C2 出站口)或福田地铁（高铁）站（1 出口），出站后步行至会场约 15 分钟。